

TOMOCUBE 製 HT-T1D 新製品発表会・技術セミナー

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび株式会社新興精機では、TOMOCUBE 社の最新ホロトモグラフィシステム「HT-T1D」の発売を記念し、新製品発表会および技術セミナーを開催いたします。当日は、半導体・ガラス基板分野で注目される **TGV (Through Glass Via)** をテーマに、研究開発および品質管理への応用事例をご紹介しますとともに、最新ホロトモグラフィシステム **HT-T1D の実機デモンストレーション**を実施いたします。ホロトモグラフィによる**非破壊・屈折率ベースの定量分析・三次元観察**を用いた最新の解析技術をご紹介します。ガラス基板や TGV 評価への応用について詳しくご説明いたします。会場参加・オンライン参加のいずれにも対応しておりますので、ぜひこの機会にご参加ください。

**開催概要****日時**

2026年7月23日(木)
13:00~15:00

会場

アットビジネスセンター PREMIUM 新大阪 901号室

住所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14-10 新大阪トヨタビル9F
(新大阪駅徒歩3分)

アクセス https://abc-kaigishitsu.com/common/img/osaka_shinosaka/access.pdf

開催形式

- ・会場参加(オンサイト)
- ・オンライン参加(Microsoft Teams 予定)

参加費

無料(事前申込制)

※会場参加は先着20名様とさせていただきます。

プログラム**第1部(13:00~14:00) 技術セミナー****「ホロトモグラフィによる TGV (Through Glass Via) の研究開発・品質管理への新たなアプローチ」**

- ・ホロトモグラフィの原理と特徴
- ・ガラス基板・TGV 評価における課題
- ・非破壊・3次元屈折率分布イメージングによる解析事例
- ・研究開発・品質管理への応用事例

・質疑応答

休憩（14:00～14:10）

第2部（14:10～15:00） HT-T1D 実機デモンストレーション

- ・HT-T1Dの開発コンセプト
 - ・性能紹介
 - ・実機ライブデモンストレーション
 - ・最新アプリケーション紹介
 - ・質疑応答
-

第3部（15:00～16:00） 技術相談会

ご希望のお客様を対象に個別相談会を開催いたします。

- ・現在評価でお困りのサンプルについてのご相談
 - ・測定対象に適した評価方法のご提案
 - ・導入に関するご相談
-

お申し込み・お問い合わせ

参加をご希望の方は、下記メールアドレスまでお申し込みください。

株式会社新興精機 大阪営業所

E-mail : oosaka@shinkouseiki.co.jp

お申し込みの際は以下をご記入ください。

- ・会社名
- ・所属部署
- ・お名前
- ・参加方法（会場参加／オンライン参加）
- ・メールアドレス

申し込み期限： 2026年7月16日

皆様のご参加を心よりお待ちしております。



株式会社 新興精機

本社
北九州、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大阪、名古屋、東京
